

2018-2024年中国LED封装市场评估分析及发展前景调研战略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2018-2024年中国LED封装市场评估分析及发展前景调研战略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/367404.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：	第一章LED封装相关概述
第一节LED封装简介	一、LED封装的概念 二、LED封装的形式 三、LED封装的结构类型
四、LED封装的工艺流程	第二节LED封装的常见要素
二、LED弯脚及切脚	一、LED引脚成形方法
三、LED清洗	二、LED过流保护
四、LED过流保护	三、LED焊接条件
五、LED焊接条件	
第二章LED封装产业总体发展分析	第一节世界LED封装业的发展
一、发展概况	二、总体特征
二、总体特征	三、区域分布
三、区域分布	第二节中国LED封装业的发展
一、发展现状	二、产值增长情况
二、产值增长情况	三、产量增长情况
三、产量增长情况	四、价格分析
四、价格分析	五、利好因素
五、利好因素	第三节国内重要LED封装项目的建设进展
一、韩企投资扬州兴建LED封装基地	二、源力光电LED封装线正式投产
二、源力光电LED封装线正式投产	三、敬亭园中园LED支架及封装项目开建
三、敬亭园中园LED支架及封装项目开建	四、TCL集团与台企合作建设LED封装厂
四、TCL集团与台企合作建设LED封装厂	五、台企投建南昌高新区大功率LED封装项目
五、台企投建南昌高新区大功率LED封装项目	六、台湾连发光电LED封装项目落户铜陵
六、台湾连发光电LED封装项目落户铜陵	七、河南LED封装项目试制成功
七、河南LED封装项目试制成功	第四节SMDLED封装
一、SMDLED封装市场发展简况	二、SMDLED封装技术壁垒较高
二、SMDLED封装技术壁垒较高	三、SMDLED封装产能尚未过剩
三、SMDLED封装产能尚未过剩	四、SMDLED封装受益于芯片价格下降
四、SMDLED封装受益于芯片价格下降	第五节LED封装业发展中存在的问题
一、制约我国LED封装业发展的因素	二、国内LED封装企业面临的挑战
二、国内LED封装企业面临的挑战	三、封装业销售额与海外企业差距明显
三、封装业销售额与海外企业差距明显	四、传统封装工艺成为系统成本瓶颈
四、传统封装工艺成为系统成本瓶颈	第六节促进中国LED封装业发展的策略
一、做大做强LED封装产业的对策	二、发展LED封装行业的措施建议
二、发展LED封装行业的措施建议	三、LED封装业发展需加大研发投入
三、LED封装业发展需加大研发投入	四、我国LED封装业应向高端转型
四、我国LED封装业应向高端转型	第三章中国LED封装市场格局分析
第一节LED封装市场发展态势	一、中国成中低端LED封装重要基地
一、中国成中低端LED封装重要基地	二、国内LED封装企业发展不平衡
二、国内LED封装企业发展不平衡	三、中国LED封装市场缺乏大型企业
三、中国LED封装市场缺乏大型企业	四、LED产业上游厂商涉足封装市场
四、LED产业上游厂商涉足封装市场	五、台湾LED封装产能向大陆转移
五、台湾LED封装产能向大陆转移	第二节LED封装企业发展格局
一、LED封装企业区域分布	二、LED封装企业加速上市
二、LED封装企业加速上市	第三节广东省LED封装业
一、主要特点	二、重点市场
二、重点市场	三、发展趋势
三、发展趋势	第四节LED封装市场竞争格局
一、中国采购影响世界封装市场格局	二、我国LED封装市场各方力量简述
二、我国LED封装市场各方力量简述	三、国内LED封装市场竞争加剧
三、国内LED封装市场竞争加剧	四、本土LED封装企业整合步伐加速
四、本土LED封装企业整合步伐加速	第五节LED封装企业竞争力简析
一、本土封装企业竞争力排名	二、本土LED封装企业竞争力排名
二、本土LED封装企业竞争力排名	第四章LED封装行业技术研发进展状况
第一节中外LED封装技术的差异	一、封装生产及测试设备差异
一、封装生产及测试设备差异	二、LED芯片差异
二、LED芯片差异	三、封装辅助材料差异
三、封装辅助材料差异	四、封装设计差异
四、封装设计差异	五、封装工艺差异
五、封装工艺差异	六、LED器件性能差异
六、LED器件性能差异	第二节中国LED封装技术发展概况

一、封装技术影响LED产品可靠性	二、中国LED业专利集中在封装领域
三、中国LED封装业的技术特点	四、LED封装技术水平不断提升
五、LED封装业技术研发仍需加强	第三节LED封装关键技术介绍
一、大功率LED封装的关键技术	二、显示屏用LED封装的技术要求
三、固态照明对LED封装的技术要求	第五章LED封装设备及封装材料的发展
第一节LED封装设备市场分析	一、我国LED封装设备市场概况
二、LED封装设备国产化亟需加速	三、发展我国LED封装设备业的思路
第二节LED封装材料市场分析	一、LED封装主要原材介绍
三、部分关键封装原材料仍依赖进口	二、我国LED封装材料市场简析
第三节LED封装支架市场	四、LED封装用基板材料市场走向分析
二、LED封装支架技术未来发展趋势	一、国内LED封装支架市场格局分析
第六章LED封装重点企业介绍	三、我国LED封装支架市场前景广阔
第一节国外主要LED封装重点企业	一、科锐（CREE）
二、日亚化学（NICHIA）	三、飞利浦（Philips）
三、飞利浦（Philips）	四、三星LED（SamsungLED）
四、三星LED（SamsungLED）	第二节中国台湾主要LED封装重点企业
五、首尔半导体（SSC）	一、亿光电子
二、光宝集团	二、光宝集团
三、东贝光电	三、东贝光电
四、宏齐科技	四、宏齐科技
五、台积电	五、台积电
六、艾笛森	六、艾笛森
第三节中国内地主要LED封装重点企业	一、国星光电
一、国星光电	二、雷曼光电
二、雷曼光电	三、鸿利光电
三、鸿利光电	四、大族光电
四、大族光电	五、瑞丰光电
五、瑞丰光电	六、升谱光电
六、升谱光电	七、木林森
七、木林森	
第七章2018-2024年中国LED封装产业发展趋势及前景	
第一节2018-2024年LED封装产业发展趋势	一、功率型白光LED封装技术发展趋势
二、LED封装技术将向模块化方向发展	三、LED封装产业未来发展走向分析
第二节2018-2024年中国LED封装市场前景展望	一、我国LED封装市场发展前景乐观
二、LED封装产品应用市场将持续扩张	三、中国LED通用照明封装市场规模预测
第八章2018-2024年中国LED封装行业发展趋势预测分析	
第一节2018-2024年中国LED封装行业前景展望	一、LED封装的研究进展及趋势分析
二、LED封装价格趋势分析	第二节2018-2024年中国LED封装行业市场预测分析
一、LED封装市场供给预测分析	二、LED封装需求预测分析
三、LED封装竞争格局预测分析	第三节2018-2024年中国LED封装行业市场盈利预测分析
第九章2018-2024年中国LED封装行业投资和风险预警分析	
第一节2018-2024年LED封装行业发展环境分析	
第二节2018-2024年LED封装行业投资特性分析	
一、2018-2024年中国LED封装行业进入壁垒	二、2018-2024年中国LED封装行业盈利模式
二、2018-2024年中国LED封装行业盈利模式	三、2018-2024年中国LED封装行业盈利因素
三、2018-2024年中国LED封装行业盈利因素	
第三节2018-2024年LED封装行业投资风险分析	
一、2018-2024年中国LED封装行业政策风险	二、2018-2024年中国LED封装行业技术风险
二、2018-2024年中国LED封装行业技术风险	三、2018-2024年中国LED封装行业供求风险
三、2018-2024年中国LED封装行业供求风险	四、2018-2024年中国LED封装行业其它风险
四、2018-2024年中国LED封装行业其它风险	

第四节2018-2024年中国LED封装行业投资机会

一、2018-2024年中国LED封装行业最新投资动向

二、2018-2024年中国LED封装行业投资机会分析

第五节2018-2024年中国LED封装行业主要投资建议

图表目录：

图表：LED产品封装结构的类型

图表：全球前十大封装厂商营业收入情况

图表：全球前十大封装厂商市场占有情况

图表：全球主要LED封装企业的技术特色

图表：我国LED封装产业产值及增长情况

图表：我国LED封装产量及增长情况

图表：国内LED封装价格比较

图表：台湾、大陆主要SMDLED企业产能对比

图表：2018年中国LED各应用领域产值分布情况

图表：中国LED通用照明封装市场规模增长情况预测

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/367404.html>